



MT53B256M32D1PX-062 XT ES:C

Număr parc	MT53B256M32D1PX-062 XT ES:C	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Micron Technology	Starea stocului	4841 pcs stock
Descriere produs	IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ FBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de MT53B256M32D1PX-062 XT ES:C

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	-	Tensiune - Aprovizionare	1.1V
Tehnologie	SDRAM - Mobile LPDDR4	Pachetul dispozitivului furnizor	-
Serie	-	Pachet / Caz	-
Pachet	Tray	Temperatura de Operare	-30°C ~ 105°C (TC)
Tipul de montare	-	Tip de memorie	Volatile
Dimensiunea memoriei	8Gbit	Organizarea memoriei	256M x 32
Interfața de memorie	-	Formatul memoriei	DRAM
Frecvența ceasului	1.6 GHz	Numărul produsului de bază	MT53B256

Vești înrudite



Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul	Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului	Cum materie a devenit realitate
2023/03/16	2023/08/17	2023/07/19
Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm	Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatch	EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testul radar auto auto
2023/08/7	2023/07/18	2023/09/15
IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT	Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile	HQ-ul nou-construit de la CSL este de șase ori mai mare
2023/07/11	2023/08/29	2023/08/3
	Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii	Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
	2023/08/22	2023/08/31
	Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi	
	2023/08/31	